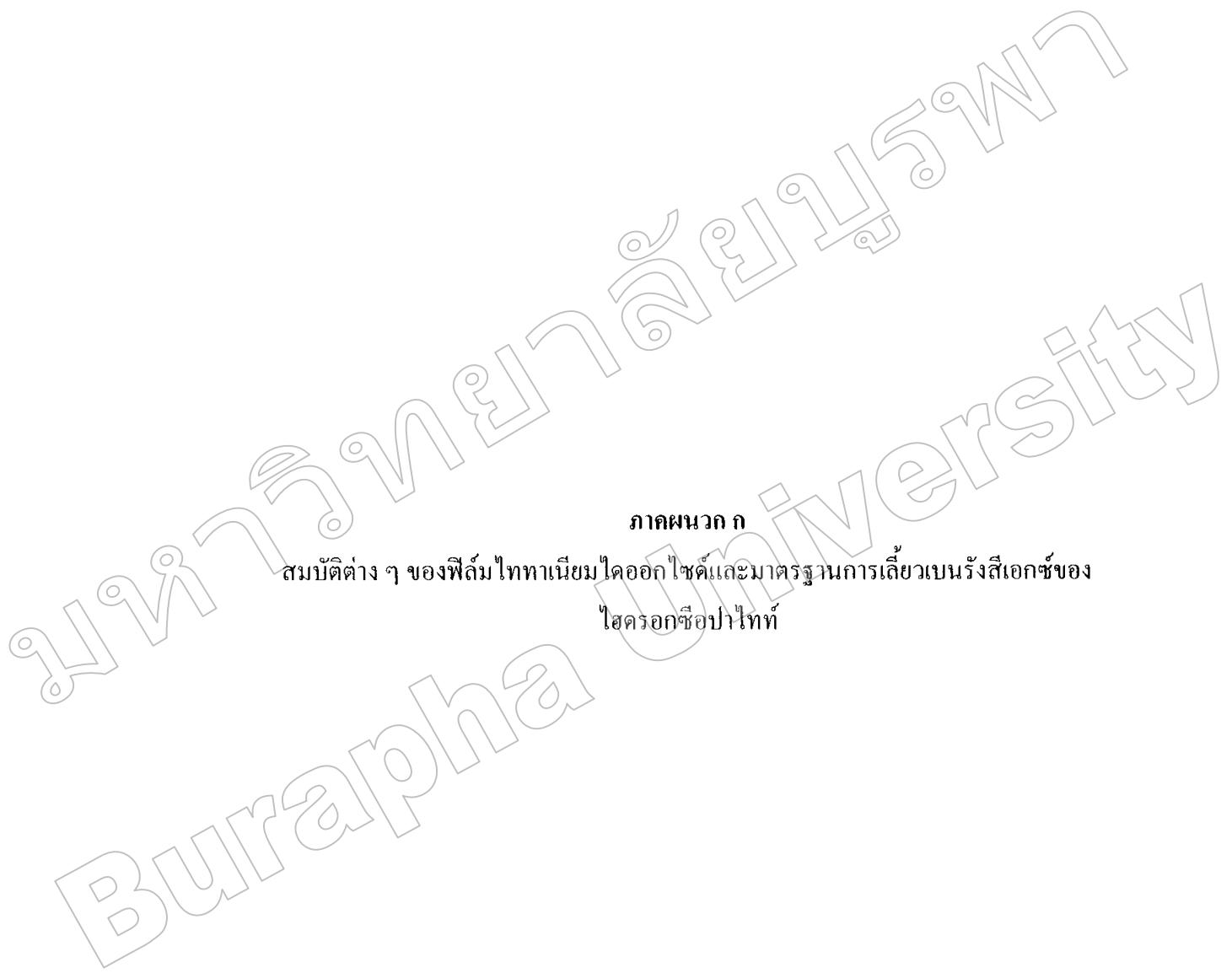


มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
สมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มไทยท่านี่ยมได้ออกใช้ด้วยมาตรฐานการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ
ไอครอคช์อป้าไทย

สมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์แสดงดังต่อไปนี้

	Rutile TiO_2	Anatase TiO_2	Brookite TiO_2
Form.Wt.	79.890	79.890	79.890
Z	2	4	8
CrystalSystem	Tet	Tet	Orth
Point Group	4/mmm	4/mmm	mmm
SpaceGroup	P4₂/mmn	I4₁/amd	Pbca
UnitCell			
a(Å)	4.5845	3.7842	9.184
b(Å)			5.447
c(Å)	2.9533	9.5146	5.145
Vol	62.07	136.25	257.38
MolarVol	18.693	20.156	19.377
Density	4.2743	3.895	4.123
Thermal Expansion(Volumetric)			
alpha	28.9		
a₀		0.2890	

Crystal properties

- Crystal growth method: Verneuil-method
 Crystal growth orientation: (001), (110)
 Maximum size: Up to Ø 1.25 inch * 2 inch length (conical)
 Variations: Doped crystals (on request)

Crystallographic properties

- Crystallographic structure: Tetragonal $a = b = 4.593 \text{ \AA}$ $c=2.959 \text{ \AA}$
 Twinning structure: Type a) Optical grade Grain boundary Free
 Type b) Electronic grade with low angle
 grain boundaries
 Color: Slight yellow, transparent

Physical properties

Density:	4.26 g/cm ³
Melting point:	1825 °C
Hardness:	6.5-7.0 (Mohs)
Thermal expansion coefficient:	9.943 * 10-6 K-1 c-axis 7.192 * 10-6 K-1 normal c-axis
Dielectric constant:	190 c-axis 85 normal c-axis
Dielectric loss tangent:	»17 * 10-3
Specific resistivity:	> 10 ¹³ Wcm

Optical properties

Transmission range:	0.42 to 6.0 μm
Refractive index:	$n_o = 2.613$ Ordinary ray $n_e = 2.909$ Extraordinary ray
Dispersion ($n_o - D_c$):	0.164 Ordinary ray 0.207 Extraordinary ray
Birefringence ($n_o - n_e$):	Strong, 0.296

Titanium-Dioxide – Substrates (continued)

Orientation:	(100), (110), (001), (111), (421), (111) Other orientations on request
	Off orientation 2, 3, 5, 10 and 15°
	Edge orientation is standard
Sizes:	10 * 10 * 0.5/1.0 (mm) 10 * 5 * 0.5/1.0 (mm) 7 * 7 * 0.5/1.0 (mm) 1" * 1" * 0.5/1.0 mm 0.5" * 0.5" * 0.5/1.0 mm 0.25" * 0.25" * 0.5/1.0 mm Ø Up to 1.25"
	Other shapes on request

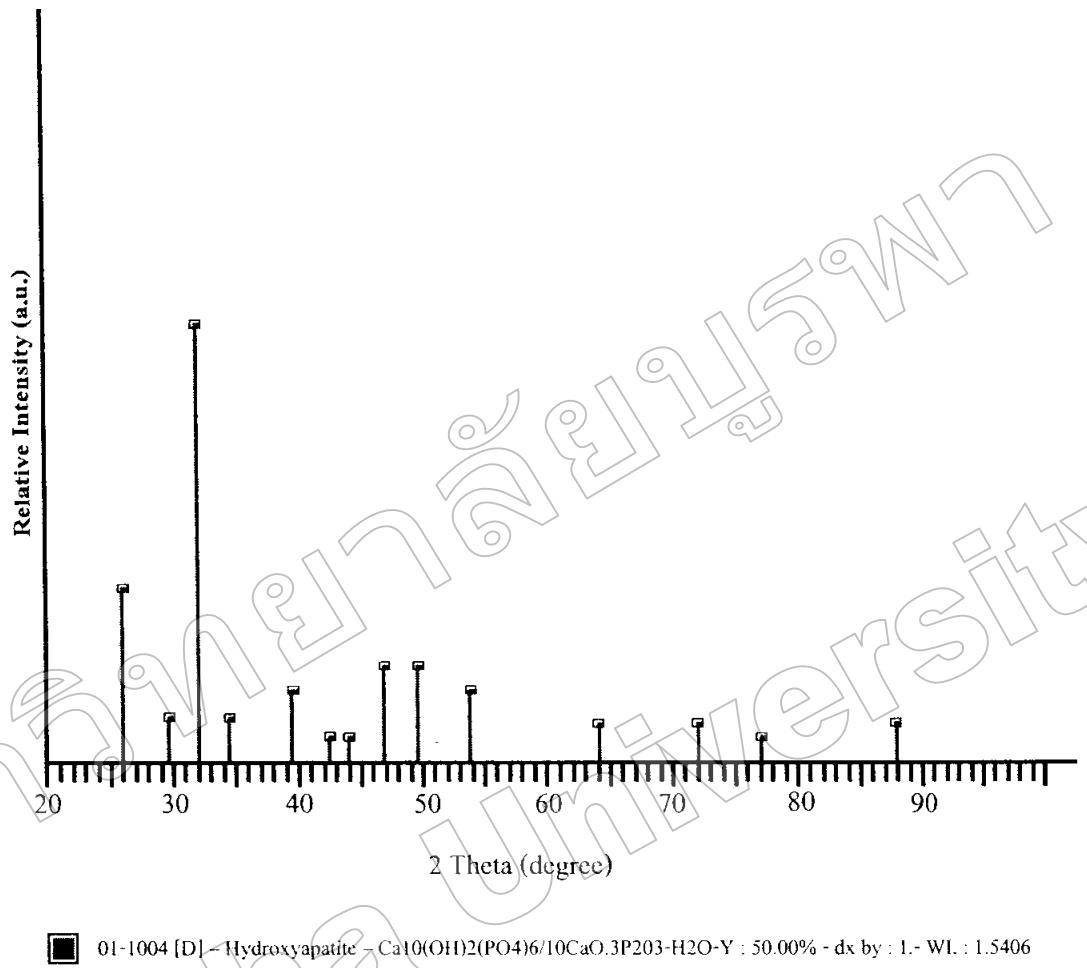
Tolerances:	± 0.02 mm
Polish:	One or two sides epi pol.
Surface quality:	Scratch free at 800 x Measured with Veeco Dektak 8000 Each shipment with certification
Parallelism:	± 0.20
Flatness:	≤ 1 mm /10 mm
Roughness:	Standard $R_a \leq 5 \text{ \AA}$ $R_q \leq 6 \text{ \AA}$ $TIR \leq 35 \text{ \AA}$

ตาราง ก-1 มาตรฐานการเดียบabenของรังสีเอ็กซ์ของไสครอคซ์ปาไทย

Pattern: 73-1765		Radiation = 1.540600				
TiO ₂ (Rutile/ Titanium Oxide)		d (Å)	Intensity (%)	h	k	l
Lattice: Tetragonal		3.24491	100	1	1	0
S.G.:P42/ mnm (136)		2.48387	46	1	0	1
a = 4.58900		2.29450	6	2	0	0
c = 2.95400		2.18442	17	1	1	1
	z = 2	2.05226	5	2	1	0
		1.68543	45	2	1	1
		1.62246	14	2	2	0
ICSD COLLECTION CODE: 024277		1.47700	6	0	0	2
TEST FROM ICSD: No R value given		1.45117	6	3	1	0
TEST FROM ICSD: At least one TF missing		1.42208	<1	2	2	1
		1.35835	13	3	0	1
		1.34429	7	1	1	2
		1.30249	1	3	1	1
		1.27276	<1	3	2	0
		1.24194	1	2	0	2
		1.19881	1	2	1	2
		1.16388	3	3	2	1
		1.14725	2	4	0	0
		1.11300	1	4	1	0
		1.09221	4	2	2	2

*Calculated from ICSD using POWD-12++, (1997) primary reference:

*Z. Kristallogr., Kristallgeom., Kristallphys., Kristallchem., volume 104, page 358, (1942)



ภาพ ก-1 รูปแบบการเดี่ยวเบนรังสีเอกซ์มาราฐานของไฮดรอกซิโอป่าไทท์



గර婆ປະໜມແມ່ນແລ້ວອອງການໃຈຕັ້ງທີ່ຕົບປັນກົດສຶກຂາແຫ່ງຊາດ ຄວັງທີ່ 9 ຕັ້ງທີ່ 14-15 ມັງກນາມ 2551 ປັບຖຸເຖິງຍໍາຕັ້ງທີ່ມາ

EFFECT OF SUBSTRATE BIAS VOLTAGE ON STRUCTURE PROPERTY OF TiO_2 FILMS DEPOSITED BY REACTIVE UNBALANCED MAGNETRON SPUTTERING

ອນຮັດນີ້ ຕ່າງໆ, ນີຣັນຄົວ ວິທິຄອນນັ້ນຕີ ແລະ ສູງສິງເໜີ້ ໄຊກຸມ¹

1. ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุนัขฯและฟิล์มบาง ก้าวไปสู่สากล คณาจารย์ น.พ.วิทยาลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Amonrat Khambun, Nirun Witit-Anun and Surasing Chaiyakun

1. Department of Physics, Faculty of Science, Burapha University, Bangsaen, Chon Buri, 20131, Thailand

ບາກັດຢ່ອ

นักความวิจัยนี้เป็นการรายงานผลการศึกษาผลของความต่างศักย์ในแอสเดอร์ไครสตัลร่วมของฟิล์มน้ำยา
ให้กานาเนียมไดออกไซด์ ชีวิชี รีแอคเต็ต อันดามานธ์ แมกนีเตรอน สำปัตเตอร์ริง บันเพนซิลิกอน จาก
เป้าสารเคลือบ ให้กานาเนียมบริสุทธิ์ อัตรา ไฟลของเกลือกรอนต่อกลีดีส์ตอกริโนนาท่ากัน 1 ถึง 4 sccm ที่ความดัน
รวมของเกลือบเท่ากัน 5.0×10^{-3} mbar ทดสอบค่าความต่างศักย์ในแอสในช่วง 0 V ถึง -150 V ฟิล์มน้ำยาทั้งหมดที่
เคลือบไดจะนำไปหาโครงสร้างหลักทั้งหมด XRD ลักษณะที่นี่คือ ความหนา และ ความบรุษระด้วยเทคนิค
AFM จากการศึกษาพบว่าความต่างศักย์ในแอสมีผลต่อการเปลี่ยนไฟฟ้า ความหนาและความบรุษระของฟิล์มน้ำยา
ให้กานาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได

ค่าสำคัญ: รีแอคชัน อัตราการแยกร่อง สปีดเดอร์วิ้ง/ ไทยแน่นอน ไออุ่นไชร์/ ความต่างศักย์ไฟฟ้า

અમૃત

⁹ National Grad Research Conference 14–15 March 2008, Graduate School, Burapha University

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาที่๙ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา

1994) อ้าง ไรกีติพeshongพิล์มนง ไทยานนิม ไอกอกไชค์เดลเพสจะหนะสมส่าหรับการใช้งานที่เดกต่างกัน ไอกอกไทยานนิม ไอกอกไชค์เพสอนาคตหนะส่าหรับน่าไปใช้งานด้าน Photocatalytic ขะที่เพสru ไอล์ หนะส่าหรับการใช้งานทางด้านทศนศาสตร์ (Fukushima *et al.*, 1999) และเมื่อจากไทยานนิม ไอกอกไชค์ เพสru ไอล์เป็นเฟสที่มีความเสถียรทางเหอร์โน ไมนาพิคท่ำให้เริ่มนีการน่านาใช้งานทางการเพหัมกานชั้น (Svetina *et al.*, 2001)

การเครื่องพิล์มนง ไทยานนิม ไอกอกไชค์สามารถทำได้ทั้งจากกระบวนการทางเคมี (chemical vapour deposition; CVD) เช่น เทคนิค sol-gel (Keshmire and Troczynski, 2003) และกระบวนการทางฟิสิกส์ (physical vapour deposition ; PVD) เช่น เทคนิคปั๊มดีซอร์ฟ (Barnes *et al.*, 2005) อ้าง ไรกีติพเรื่องพิล์มนง ไทยานนิม ไอกอกไชค์ด้วยเทคนิคปั๊มดีซอร์ฟ มีข้อได้ปรึบคือสามารถดูดซึ่งก้อนและสมบัติของพิล์มนง ไอล์ง่าช (Zhao *et al.*, 2005) อิกหั้งพิล์มนงที่ได้มีความทนทานและมีการซึ่ดเกะดี (Wu *et al.*, 2006) และสามารถประยุกต์ไปสู่การเคลือบชั้นจานขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมได้ง่าย

ปกติแล้วสารบัติของพิล์มนงจะเปลี่ยนแปลงหรือเข้ากับลักษณะเฉพาะของพิล์มนงนั้นๆ เช่น ความหนา ลักษณะพื้นผิว และการขัดเวช โครงสร้างผลึก โดยลักษณะเฉพาะของพิล์มนงหนาเท่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตาม เทคนิคกระบวนการทางเคลือบ คลอเคลื่อนเงื่อน ในการเคลือบ เช่น ความดันรุ่ม ความดันชั่วช้อย ก่อสั้งไฟฟ้า การให้ความร้อน และการให้ความด่างศักดิ์ในแอส จากการศึกษาของ Song *et al.* (2006) ชี้ว่าได้ทดลองเคลือบพิล์มนง ไทยานนิม ไอกอกไชค์บนกระจกและชิลิกอน โดยให้ความด่างศักดิ์ในแอสจะเคลือบ หนาเท่าความด่างศักดิ์ในแอสต่ำพิล์มนง นีโครงสร้างผลึกแบบผสมของอนาคตและรู ไอล์ เมื่อความด่างศักดิ์ในแอสเพิ่มขึ้นเพสตอนทางสลดคงจะเปสru ไอล์เพิ่มขึ้น แต่ที่ความด่างศักดิ์ในแอสสูงมากเกิน ไปจะทำให้โครงสร้างผลึกแบบรู ไอล์ของพิล์มนงถูกทำลาย เมื่อจากการชนของไออกอนพลังงานสูง ในกระบวนการทางเคลือบที่คล่องมากชั้งผิวน้ำของพิล์มนง ทำให้โครงสร้างผลึกของพิล์มนงเปลี่ยนจาก เพสru ไอล์มาเป็นอสัพฐาน นอกจากนี้ Zhang *et al.* (2007) ดังพบว่าเมื่อเคลือบพิล์มนง ด้วยความด่างศักดิ์ในแอสที่มีค่าสูงจะมีผลต่อลักษณะพื้นผิวนของพิล์มนง กล่าวคือจะทำให้ความชุบระของพิล์มนง ลดลง เมื่อจากกระบวนการทางพิล์มนงจะมีการรวมดัวกันให้เข้ากันได้พื้นผิวนของพิล์มนงนีลักษณะราบรื่น ด่างจากในกระบวนการก่อร่องพิล์มนงที่เคลือบด้วยความด่างศักดิ์ในแอสต่ำขนาดของกรอบจะกลับตัวกันและกระชาขั้วพื้นผิวนของพิล์มนงและมีความชุบระมากกว่าพิล์มนงที่เคลือบด้วยความด่างศักดิ์ในแอสสูง

บทความวิจัยนี้เป็นการรายงานผลความด่างศักดิ์ในแอสที่มีค่า โครงสร้างของพิล์มนง ไทยานนิม ไอกอกไชค์ที่เครื่องด้วยรู ริแอคติฟ อันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปีดเคอร์ว โครงจะนีนผลของความด่างศักดิ์ในแอส ที่มีค่า โครงสร้างผลึกและลักษณะพื้นผิวนของพิล์มนง ไทยานนิม ไอกอกไชค์สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในงานวิจัยต่อไป

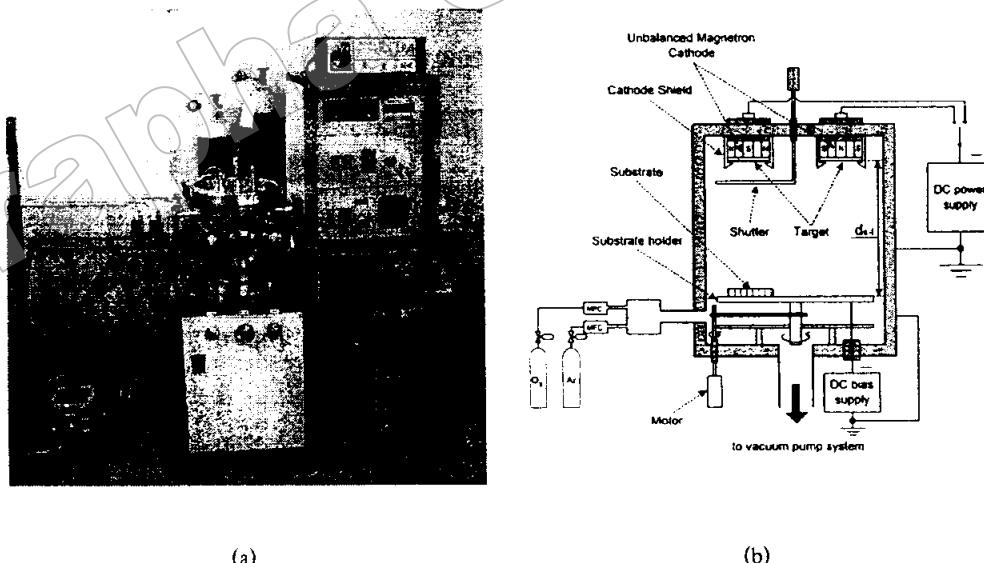
วิธีการวิจัย

พิล์มนง ไทยานนิม ไอกอกไชค์ในงานวิจัยนี้เครื่องจากเครื่องเคลือบสุญญากาศระบบ ริแอคติฟ แมกนีตรอน สปีดเคอร์ว (รูปที่ 1) โดยการนีนสุญญากาศของเครื่องเคลือบมีลักษณะเป็นทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 310.0 mm สูง 370.0 mm คิดคั้ง เป้าไทยานนิมบริสุทธิ์ (99.97%) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ค่าใหญ่ขนาด 54.0 mm ใช้เก็สอิร์กอนความบริสุทธิ์สูง (99.999%) เป็นสปีดเคอร์เก็ส และใช้เก็สอิร์กอนความบริสุทธิ์สูง

การประชุมเผยแพร่องค์งานวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 14-15 มีนาคม 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอนการเคลือบพิล์มบาง ไททานีเต้มไกออกไซด์ริ่นจากน้ำเพ่นชิลิกอนที่ผ่านการห้ามความระอุต
ใส่เข้าไปในภาชนะสูญญากาศ แล้วท่าการลดความดันภายในภาชนะสูญญากาศให้ได้ความดันพื้น (base pressure)
เท่ากับ 3.0×10^{-5} mbar ท่าความระอุตหน้าปืนสารเคลือบ โดยการสปัลเตอร์หน้าปืนสารเคลือบ (pre-sputtering)
ในบรรดาการเคลือบแก๊สอะร์กอนเป็นเวลา 3 นาที จากนั้นจ่อความด่างศักดิ์ไบแอสให้กับวัสดุรองรับ แล้วปล่อย
แก๊สอะร์ก้อนและแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ภาชนะสูญญากาศเพื่อท่าการเคลือบในอัตราส่วนของแก๊ส 1:4 sccm
โดยจะจะเคลือบจะควบคุมความดันร่วนให้มีค่าเท่ากับ 5.0×10^{-1} mbar และกำลังไฟฟ้าที่จ่อให้กับค่าไกด
เท่ากับ 220 W คงที่ตลอด ความด่างศักดิ์ไบแอสที่จ่อให้กับวัสดุรองรับอยู่ในช่วง 0 V ถึง -150 V สำหรับเงื่อนไข¹
การเคลือบดังแสดงในตารางที่ 1

พิล์มนบางไททันนีเซนไดออกไซด์ที่ได้จากการเคลือบหั่งหมุดนาโนไปศึกษาลักษณะทางไฟฟ้า โดยในส่วนของการตรวจสอบโครงสร้างผลึกจะศึกษาด้วยเครื่อง X-ray diffractrometer รุ่น Rint 2000 (Rigaku corporation) ส่วนลักษณะที่นี่ผิว ความหนา และความขรุขระของพิล์มนบางไททันศึกษาด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope รุ่น Nanoscope IV (Veeco Instruments Inc.) สำหรับขนาดของกรan (grain size) ของพิล์มนบางไททันนีเซนไดออกไซด์ ทางจากสมการ Scherrer equation (Cullity and Stock, 2001)



รุปที่ 1 เครื่องเคลือบในส่วนการที่ใช้ในงานวิจัยสำหรับฟลั่มน้ำงาไทยเนื่นขึ้นโดยอุ่นไฟฟ้า

- (a) ระบบเคลื่อน รีแอคติฟ แมกนีครอน สปีดเดอร์วิ้ง
 (b) ไคอะแกรมของระบบเคลื่อน รีแอคติฟ แมกนีครอน สปีดเดอร์วิ้ง

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ ๙ ครั้งที่ ๑-๒ วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ บ้านเด็กอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางที่ ๑ เนื่องในการเคลือบฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์

เป้าสารเคลือบ	ไฟฟานีเซนบริสุทธิ์ 99.97%
วัสดุรองรับ	แผ่นซิลิโคน
ความดันพื้น	3.0×10^{-5} mbar
ความดันรวน	5.0×10^{-1} mbar
กำลังไฟฟ้า	220 Watt
อัตราไนโตรเจน Ar : O ₂	$1:4$ sccm
ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ	12 cm
เวลาเคลือบ	60 min
ความด่างศักย์ในแอส	0, -50, -100, -150 V

ผลและอภิปรายผลการวิจัย

ผลของความต่างศักย์ในแอสต่อโครงสร้างฟิล์ม

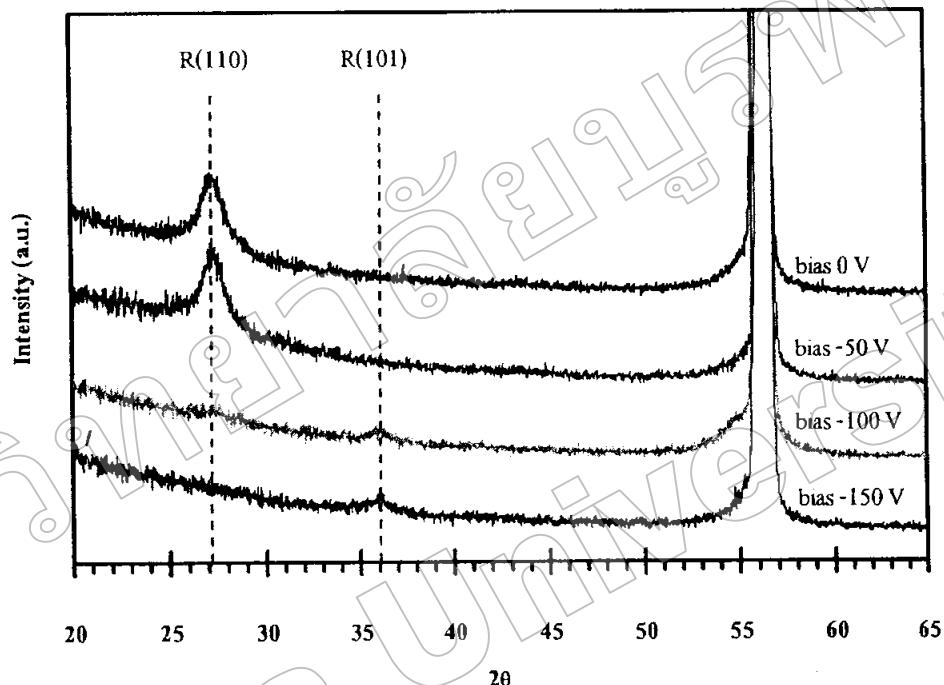
รูปที่ ๒ เป็นรูปแบบการเลือดขูวนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์ที่เคลือบได้มีอิทธิพลต่อความต่างศักย์ในแอสเท่ากับ ๐ V และ -50 V นิรูปเป็นการเลือดขูวนรังสีเอกซ์ที่มุม ๒๐ เท่ากับ ๒๗.๕° ซึ่งเมื่อเทียบกับพิคมาตรฐานของ JCPDS พบว่าโครงสร้างพิคของไฟฟานีเซนไดออกไซด์ฟลูไทร์ดานา (110) ขณะที่ฟิล์มที่เคลือบด้วยความต่างศักย์ในแอสเท่ากับ -100 V และ -150 V พบรูปแบบการเลือดขูวนรังสีเอกซ์ที่มุม ๒๐ เท่ากับ ๓๖.๑° ซึ่งเมื่อเทียบกับพิคมาตรฐานพบว่าโครงสร้างพิคของไฟฟานีเซนไดออกไซด์ฟลูไทร์ดานา (101)

จากการศึกษาในงานวิจัยนี้จะเห็นว่าความต่างศักย์ในแอสมีผลทำให้ไฟฟาร์อิโกรงสร้างผลึกของฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์เปลี่ยนไป เมื่อเคลือบฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์โดยไม่ใช้ความต่างศักย์ในแอสพบฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์ฟลูไทร์ดานา (110) และเมื่อความต่างศักย์ในแอสเพิ่มขึ้นเป็น -100 V และ -150 V พบรูปแบบฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์ฟลูไทร์ดานา (110) หากไปแต่เดิมฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์ฟลูไทร์ดานา (101) แทน นอกจานี้สังบน้ำฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์ฟลูไทร์ดานา (101) ที่ได้มีความเป็นผลึกน้อยกว่าฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์ฟลูไทร์ดานา (110) อีกด้วย เนื่องจากความต่างศักย์ในแอสที่จัดให้กับวัสดุรองรับจะไปป้องกันการหลังงาดีของแก้วอาร์กอนลงมาระคุณิช่องสารเคลือบบนวัสดุรองรับจะทำให้อ่อนตัวเป็นชั้นของฟิล์มบาง ทำให้อดอมสารเคลือบมีความสามารถในการเคลือบทึมมากขึ้น ส่างผลให้ฟิล์มบางที่ได้มีความเป็นระเบียบและมีความเป็นผลึกมากขึ้น ผลคล้องกับงานวิจัยของ Song et al (2006) แต่ต่างไว้ก็คือเมื่อจัดความต่างศักย์ในแอสสูงเพิ่มขึ้นกินค่าที่หนาสนิใจรังสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้จะถูกทำลาย เนื่องจากความต่างศักย์ในแอสที่สูงขึ้นจะทำให้อ่อนตัวของแก้วอาร์กอนที่จะระคุณิช่องสารเคลือบันนี้พังลงสูงขึ้นจะไปทำลายความเป็นผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้นั้นเอง

สำหรับขนาดเกรนของฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์ที่เคลือบได้พบว่าฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์ มีขนาดไกลส์เคิ่งกัน โดยฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยความต่างศักย์ในแอส ๐ V และ -50 V ฟลูไทร์ดานา (110) มีขนาดเกรนเท่ากับ 5.62 nm และ 4.21 nm ตามลำดับ ส่วนฟิล์มบางไฟฟานีเซนไดออกไซด์

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาพื้นที่ราชมงคลชั้นที่ 9 ครั้งที่ 14-15 มีนาคม 2551 บัณฑิตศึกษาอัชญ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่เกลือบค่าความด่างสักชีบีโอดีซี -100 V และ -150 V ขนาดเกรนเท่ากัน 5.98 nm และ 5.82 nm ตามลำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Uvarov และ Popov (2007)

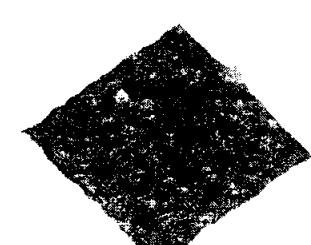
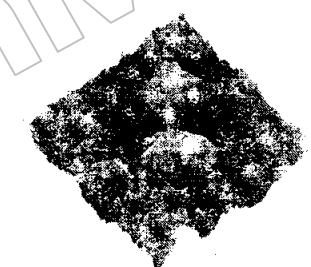
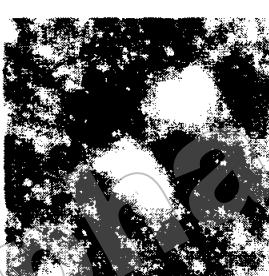
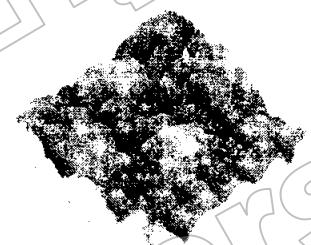
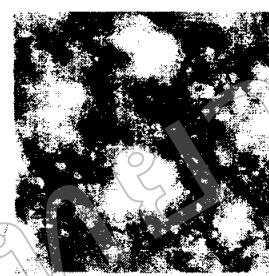
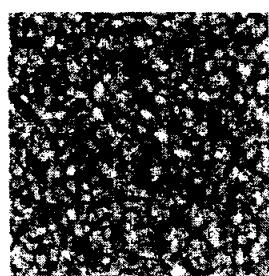


รูปที่ 2 รูปแบบการเปลี่ยนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไฟฟ้านีออนไอดอกไซด์ที่เกลือบค่าความด่างสักชีบีโอดีซี 0 V ถึง -150 V

ตารางที่ 2 ขนาดเกรนของฟิล์มบางไฟฟ้านีออนไอดอกไซด์ที่ค่าความด่างสักชีบีโอดีซีต่างกัน

ความด่างสักชีบีโอดีซี (V)	ขนาดเกรนของฟิล์มบางไฟฟ้านีออนไอดอกไซด์ (nm)	
	รูไทร์ (110)	รูไทร์ (101)
0	5.62	-
-50	4.21	-
-100	-	5.98
-150	-	5.82

กิจกรรมทางวิชาการที่มีความต้องการสูง เช่น การวิเคราะห์และตัดสินใจ หรือการแก้ไขปัญหา ต้องใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สูง



(d)

ภาพที่ 1 ภาพที่แสดงถึงการบันทึกภาพที่มีความไม่แน่นอน หรือความไม่แน่นอนทางคณิตศาสตร์ เช่น ภาพที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง

ที่ต้องการให้คำอธิบาย เช่น ความสูง ความกว้าง ความลึก

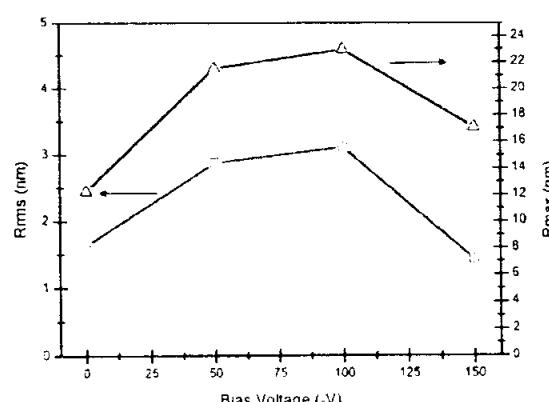
รายงานการวิจัยและงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 14-15 มีนาคม 2551 บัณฑิตอุทิศสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการบริหารฯ

ผลของความต่างศักย์ไฟฟ้าและสัดส่วนผิวบนฟิล์ม

ฟิล์มนางไหทานีเข้มได้ออกไซด์ที่เคลือบไว้ในงานวิจัยนี้มีความหนาอยู่ในช่วง 80 nm ถึง 89 nm จากการศึกษาพบว่ามีความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นความหนาของฟิล์มลดลง เนื่องจากความต่างศักย์ไฟฟ้าและเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดปริมาณการสปัตเตอริ่งซ้ำ (*re-sputtering*) ซึ่งเป็นปริมาณการ蚀ที่ไออ่อนจากพลาสม่าในกระบวนการเคลือบระดับเชิงฟิล์มที่ทำลักษณะรูปร่างด้านผิวหน้าวัสดุรองรับแล้วหลุดออกไม่เหลือทำให้ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาลดลงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jiang *et al* (2004)

รูปที่ 3 เป็นผลวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มนางไหทานีเข้มได้ออกไซด์ที่เคลือบด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าและในช่วง 0 V ถึง -150 V ด้วยเทคนิค AFM ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มนางไหทานีเข้มด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าและเท่ากับ 0 V ฟลักของฟิล์มนี้ขนาดใกล้เคียงกันกระชากด้วยทั้งพื้นผิวของฟิล์มดังรูปที่ 3 (a) สำหรับฟิล์มนางไหทานีเข้มที่เคลือบด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าและในช่วง 0 V ถึง -50 V และ -100 V ฟลักของฟิล์มนางไหทานีเข้มมีการรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นในบางบริเวณดังแสดงในรูปที่ 3 (b) และ (c) ส่วนฟิล์มนางไหทานีเข้มที่เคลือบด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าและ -150 V พื้นผิวของฟิล์มนางไหทานีเข้มที่เคลือบด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าและในช่วง 0 V ถึง -150 V แสดงลักษณะค่อนข้างราบรื่นเป็นนิ่มเมื่อเทียบกับนี่ในรูปที่ 3 (d) จากผลการศึกษาจะเห็นว่าเมื่อฟิล์มนางไหทานีเข้มที่เคลือบด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าและสูง การฟอร์มด้วยฟลักฟิล์มนางไหทานีจะมีความกว้างและยาวมากขึ้น ทำให้พื้นผิวของฟิล์มนางไหทานีเข้มเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhang *et al* (2007)

สำหรับความบรุรุษของฟิล์มนางไหทานีเข้มได้ออกไซด์ที่เคลือบด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าและในช่วง 0 V ถึง -150 V แสดงได้ดังรูปที่ 4 พบว่าเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นค่า R_{rms} และค่า R_{max} ลดลง ซึ่งฟิล์มนางไหทานีเข้มที่เคลือบด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าและเพิ่มขึ้นจาก 0 V เป็น -50 V มีค่า R_{rms} และค่า R_{max} มากที่สุด ส่วนฟิล์มนางไหทานีเข้มที่เคลือบด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าและในช่วง -100 V และ -150 V ค่า R_{rms} และค่า R_{max} ลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhang *et al* (2007) ได้อธิบายว่าที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าและเพิ่มขึ้นพื้นผิวของฟิล์มนางไหทานีเข้มมีความบรุรุษมาก เมื่อองค์ประกอบของสารเคลือบมีเวลาในการเคลือบที่ไปปัจจุบันเพิ่มขึ้นที่มีพัฒนาดีๆ จากนั้นบริเวณพื้นผิวที่มีพัฒนาดีๆ ต่อจากนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยอะตอมสารเคลือบที่คงเหลือบด้วย ดังนั้นพื้นผิวของฟิล์มนางไหทานีเข้มมีความบรุรุษลดลง บรุรุษและมีความหนาแน่นด้วย และเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำให้พื้นผิวของฟิล์มนางไหทานีเข้มมีความบรุรุษลดลง เนื่องจากกระบวนการซึ่งทางไหทานีเข้มและกระบวนการสปัตเตอริ่ง



รูปที่ 4 ค่า R_{rms} และ R_{max} ของฟิล์มนางไหทานีเข้มได้ออกไซด์ที่ต่อความต่างศักย์ไฟฟ้าและในช่วง 0 ถึง -150 V

กราบประคุณเจ้าฯ ท่านผู้อุปนายศักดิ์ศรีราชาแห่งราชอาณาจักรไทย กว้างก้าวที่ 14-15 มีนาคม 2551 บ้านพักดูทายศรีฯ นหะ อุทัยฯ อัชชุบุรพา

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้เตรียมฟิล์มบาง ไฟฟานีเซน โดยออกไชค์ด้วยวิธี รีแอคเติฟ แมกนีตรอน สเปดเดอร์ริงบันชิลิก่อน โดยแปรค่าความดันศักดิ์ในแอสที่จ่ายให้กับวัสดุรองรับ จากการศึกษาพบว่าฟิล์มบาง ไฟฟานีเซน ไคลอคไชค์ที่เคลือบได้มีความหนาในช่วง 80 - 89 nm ขนาดเกรนของฟิล์มบาง ไฟฟานีเซน ไคลอคไชค์นี้ ค่า平均 4.21 - 5.98 nm โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้มีอีกอย่างหนึ่งคือ XRD พบว่าความดันศักดิ์ในแอสที่ต่อกับ 0 V และ -50 V จะพบพิเศษของเฟล็กซ์ไทร์เดพท์ที่ร่วนเป็น (110) และมีความเป็นผลึกสูงที่สุด ส่วนที่ความดันศักดิ์ศักดิ์ในแอสที่ต่อกับ -100 V และ -150 V เฟล็กซ์ไทร์เดพท์ที่ร่วนเป็น (110) จะหายไปแต่กลับพบพิเศษของเฟล็กซ์ไทร์ที่ร่วนเป็น (101) แทน ส่วนผลของการวิจัยนี้จะแสดงถึงความหนาและความขรุรุบรของฟิล์มบางพบว่าเมื่อความดันศักดิ์ศักดิ์ในแอสเพิ่มขึ้นทำให้ค่าความขรุรุเบรและความหนาลดลง

รายการอ้างอิง

- Barnes, M.C., S. Kumar, L. Green, N.M. Hwang, and A.R. Gerson. (2005). The mechanism of low temperature deposition of crystalline anatase by reactive DC magnetron sputtering. *Surface & Coatings Technology* 57, 967-971.
- Bardos, L., Barankova, H., and L.-E.Gustavsson. (2006). Effect of substrate material and bias on properties of TiN films deposited in the hybrid plasma reactor, *Vacuum Surfaces and Films*, 24, 1655-1659.
- Cullity, B.D., & Stock, S.R. (2001). *Elements of X-ray Diffraction*. United States of America: Printed.
- Fukushima, A., Hashimoto, K., and Watanabe, T. (1999). *TiO₂: Photocatalysis-Fundamentals and Applications*. Tokyo of Japan: BKC.
- Jiang, N., Zhang, H.J., Bao, S.N., Shen, Y.G., and Zhou, Z.F. (2004). XPS study for reactively sputtered titanium nitride thin films deposited under different substrate bias. *Physica, B* 352, p 120.
- Jin, P., Miao, L., Tanemura, S., Xu, G., Tazawa, M., and Yoshimura, K. (2003). Formation and characterization of TiO₂ thin films with application to a multifunctional heat mirror. *Applied Surface Science*, 212-213, 775-781.
- Keshmire and Troczynski. (2003). Apaute formation on TiO₂ anatase microspheres. *Non-Crystalline Solids*, 324, 289-294.
- Kim, D.J., Hahn, S.H., Oh, S.H., and Kim, E.J. (2002). Influence of calcination temperature on structural and optical thin films prepared by sol-gel dip coating properties of TiO₂. *Materials Letters*, 57, 355-360.
- Löbl, P., Huppertz, M., and Mergel, D. (1994). Nucleation and growth in TiO₂ films prepared by sputtering and evaporation. *Thin Solid Films*, 251 , 72.
- Palik, E.D. (1991). *Handbook of Optical Constants of Solid II*. Boston of America: Academic Press.
- Song, P.K., Irie, Y., and Shigesato, Y. (2006). Crystallinity and photocatalytic activity of TiO₂ films deposited by reactive sputtering with radio frequency substrate bias. *Thin Solid Films*, 496, 121-125.

กราฟ/รำยงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 วันที่ 14-15 มีนาคม 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

- Suda, Y., Kawasaki, H., Ohshima, T., Nakashima, S., Kawazoe, S., and Toma, T. (2006). Hydroxyapatite coatings on titanium dioxide thin films prepared by pulsed laser deposition method. *Thin Solid Films*, 506–507, 115–119.
- Svetina, M., Colombi Ciacchi, L., SbaizeRo, O., Meriani, S., and Devita, A. (2001). Deposition of Calcium Ions on Rutile (110): A first-Principles Investigation. *Actamater.*, 49, 2169–2177.
- Tavares, C. J., Vieira, J., Rebouta, L., Hungerford, G., Coutinho, P., Teixeira, V., Carneiro, J.O., and Fernandes, A.J. (2007). Reactive sputtering deposition of photocatalytic TiO₂ thin films on glass substrates. *Materials Science and Engineering*, 138, 139–143.
- Uvarov, I., and Popov, V. (2007). Metrological characterization of X-ray diffraction methods for determination of crystallitesizein nano-scalematerials. *Materials Characterization*, 58, 883-891.
- Wu, K.R., Wang, J.J., Liu, W.C., Chen, Z.S., and Wu, J.K. (2006). Deposition of graded TiO₂ films featured both hydrophobic and photo-induced hydrophilic properties. *Applied surface Science* 255, 5829-5838.
- Zhang, M., Lin, G., Dong, C., and Wen, L. (2007). Amorphous TiO₂ films with high refractive index deposited by pulsed bias arc ion plating. *Surface & Coatings Technology*, 201, 7252 – 7258.
- Zhao, X.T., Sakka, K., Kihara, N., Takada, Y., Arita, M., and Masuda, M. (2005). Structure and photo-induced features of TiO₂ thin films prepared by RF magnetron sputtering. *Microelectronics Journal*, 36, 549-551.